



技术要求：

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率： $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~ +155
6. 镀层厚度：1.27 μm 软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

装配图

HN-LP8-0.5-1.27(10-2)-
T0.8

成都恒利泰科技有限公司

设计	M	标准化				图样标记	重量	比例
审核								7:1
工艺		日期				共 页		第 页

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd